深圳市维尔乐思科技有限公司

版本号:	V3.1
编 写:	
日期:	2021/9/28

产品规格书

产品名称: <u>带 USB 2.4G SOC 芯片</u>

产品型号: WL2403



1、概述

WL2403 内置 2.4GHz 数据收发芯片和带 USB 驱动高性能的微处理器,采用 TSSOP16 薄体封装,适用 于 PC 外设和其他带操作系统的控制平台的 USB Dongle。

典型应用领域:

- ➤ PC 设备 USB Dongle
- ▶ 带操作系统的网络播放器 USB Dongle
- ▶ 带操作系统的机顶盒 USB Dongle
- ➤ 无线游戏手柄 USB Dongle
- ▶ 其他的带操作系统的 USB 应用

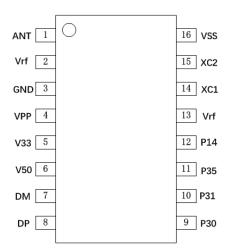
2、芯片特性

- ➤ 工作电压范围: 4.5V~5.5V
- ➤ 2.4GHZ ISM 带宽
- ▶ 全兼容低速 USB1.1 规格
- ▶ 精简单指令 8051 内核
- ▶ 4K x 8 OTP ROM (4064 字节代码区, 32 字节配置 ROM), 192Byte 内部 RAM
- ▶ 极低的功耗(常温): 发射电流@RF:13.7mA (P0=0dBm) 接收电流@RF:12.3mA

关断电流@RF: 2.0uA

- ➤ 码率: 2Mbps/1Mbps/250Kbps/125Kbps
- ➤ Auto Transceive 数据包自动重传
- ▶ 数据包自动处理
- ▶ 晶振精度要求: ± 40ppm @1M/2M, ±20ppm@125K/250K, ±10ppm@BLE_ADV
- ▶ 1T 指令周期, 指令时钟高达 6MHz
- ➤ 支持 USB 挂起和恢复功能
- ▶ 内置 1.5K 上拉电阻
- ▶ 上电复位,外部复位,看门狗复位
- ▶ 两个 16 位定时器
- ▶ 两个 UART 串口
- ▶ 内置 MCU RC 振荡器

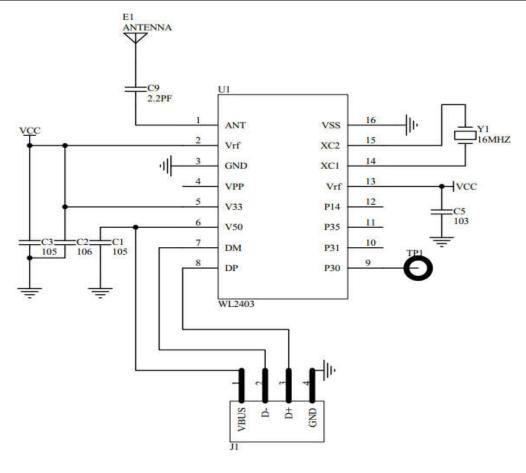
3、芯片引脚定义





引脚序号	引脚名	I/O	描述
1	ANT	А	射频信号输入输出
2	Vrf	Р	RF 电源输入
3	GND	G	电源地
4	VPP	I	OTP ROM 编程电压电源
5	V33	1/0	3.3V 稳压器输出,需要至少 4.7μF 旁路电容。
6	V50	1/0	MCU 电源输入
7	DM	1/0	USB D-
8	DP	1/0	USB D+
9	P30	1/0	串口 RX0 / GPIO
10	P31	1/0	串口 TX0/ GPIO
11	P35	1/0	Timer 1 外挂时钟输入
12	P14	1/0	GPIO
13	Vrf	Р	RF 电源输入
14	XC1	1/0	晶振输入
15	XC2	1/0	晶振输出
16	VSS	G	电源地

4、参考原理图

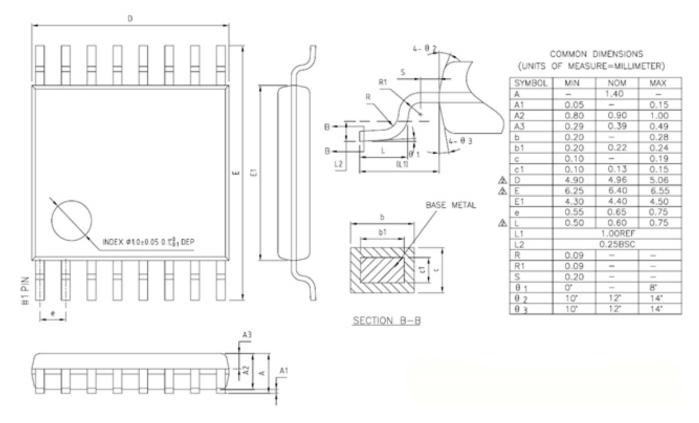


内部连线图:

引脚名	对应位置
P13	SDO
P36	SDI
P33	SDK
P37	CSN

5、芯片封装信息

本芯片采用 TSSOP16 封装方式, 具体封装尺寸信息如下: TSSOP-16 封装尺寸如下:



6、注意事项

- ▶ 接地:金属底板采用尽量多的通孔接地,减小寄生电感。
- ▶ 防静电损伤:器件为静电敏感器件,传输、装配、测试过程中应采取充分的防静电措施。
- ▶ 用户在使用前应进行外观检查,电路底部、侧面、四周光亮方可进行焊接。如出现氧化可采用去氧化手段对电路进行处理,处理完成电路必须在4小时内完成焊接。
- ▶ 包装袋被打开后,元器件将被回流焊制程或其他的高温制程所采用时必须符合:
 - a) 在 12 小时内且工厂环境为温度 < 30℃, 湿度 ≤ 60%RH 完成;
 - b) 使用前需进行去湿处理(建议 125℃, 4 小时烘烤)。
- ▶ 生产贴片的最高炉温为 245℃。
- ▶ 产品说明书以发布日期为准,适时修改不另行说明。

7、防护注意事项

- 产品必须进行密封真空包装,并建议放置在干燥柜中储存,在温度小于 30℃且湿度小于 60%时,可达 12 个月。
- ▶ 打开包装后,如未使用完,则剩余产品需进行抽真空并放置在干燥柜中保管。超期产品使用前必须进行去湿和去氧化处理。